# 考试题型及分值分布

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标 | 课程目标1  20% | | | 课程目标2  40% | | 课程目标3  30% | 课程目标4  10% |  |
| 题号 | 1-5 | 6-10 | 11-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-23 | 总分 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明**：1-5为选择题（５分）；6-10为填空题（５分）；11-12为简答题（10分）；13-15为软件分析题（4+4+6，共14分），考察形式为程序分析（执行结果或功能）和编程填空；16-18为功能模块分析设计题（6+10+10，共26分），考察形式为编写完整程序（肯定不长）或编程填空；19-21为系统扩展应用题（10\*3共30分），考察形式为分析芯片地址范围或编程填空；22-23为开发平台及实验操作分析题（4+6，共10分），考察形式为概念描述题和编程填空。